
2024년 해외진출(일본) 수출 마케팅 지원 출장 결과보고

'24.4.24(수) ~ 4.26(금)
일본 도쿄

2024.5.10

1

출장 개요

□ 추진배경

- 일본 ICT·SW 시장규모는 '23년 IDC 기준 세계 4위 985억달러로 한국(세계 16위 163억달러) 의 6배가 넘는 빅마켓으로 성장
- 최근 국내 ICT 기업의 對일본 시장 진출 활성화는 디지털 전환과 스타트업 중점 육성 정책과 연계
- 일본 최대 IT·DX 디지털 전시회인 Japan IT Week에 국내 유망 ICT·SW기업 전시관을 운영하여 일본 시장 비즈니스 창출 기회 제공

□ 출장목적

- Japan IT Week 전시 부스 총괄기획 및 운영으로 참가기업의 행사 참가 활동 지원

<p>Japan's Largest* IT Trade Show</p> <p>33rd Japan IT Week Spring</p> <p>Apr. 24 (Wed) - 26 (Fri), 2024 TOKYO BIG SIGHT, Japan</p>	<p>총 12개 전문 전시회로 구성된 일본 최대 규모 IT전시회 제품 및 서비스 주문, IT프로젝트 상담등 진행</p> <ul style="list-style-type: none"> · 개최기간 : 2024. 4. 24.~26. · 전시장소 : 일본 동경 BIG SIGHT · 개최규모 : 약 744 EXHIBITORS 참가('23년 기준) · 참관객수 : 45,000 여명 참관('23년 기준)
--	---

□ **출장일정** : '23.4.24.(수) ~ 4.26.(금), 2박3일

□ **출장지** : 일본(도쿄)

□ 출장자 및 담당업무

- 출장자 : 디지털수출팀 백지연 책임
- 해외진출 수출 마케팅 참가 지원기업 전시 부스 설치 지원 및 운영
 - 지원기업 부스 설치를 통해 참가기업 콘텐츠·솔루션 전시물 배치 방안 관리 및 전시 구성 총괄 (3개사 참여)

- 참가기업 계약, MoU 등 체결을 위한 미팅 지원
- 참가기업별 국내외 언론매체 대상 홍보 활동 지원
- 해외 전시성과 제고 및 일본 현지 신규 비즈니스 네트워크 발굴 등
 - 지원기업별 적합한 바이어 섭외 및 사전 비즈매칭 일정, 업무제휴, 투자유치 등 관리·운영
 - 유관기관 관계자 미팅 등 기업지원을 위한 신규 비즈니스 네트워크 구축

2

출장 일정

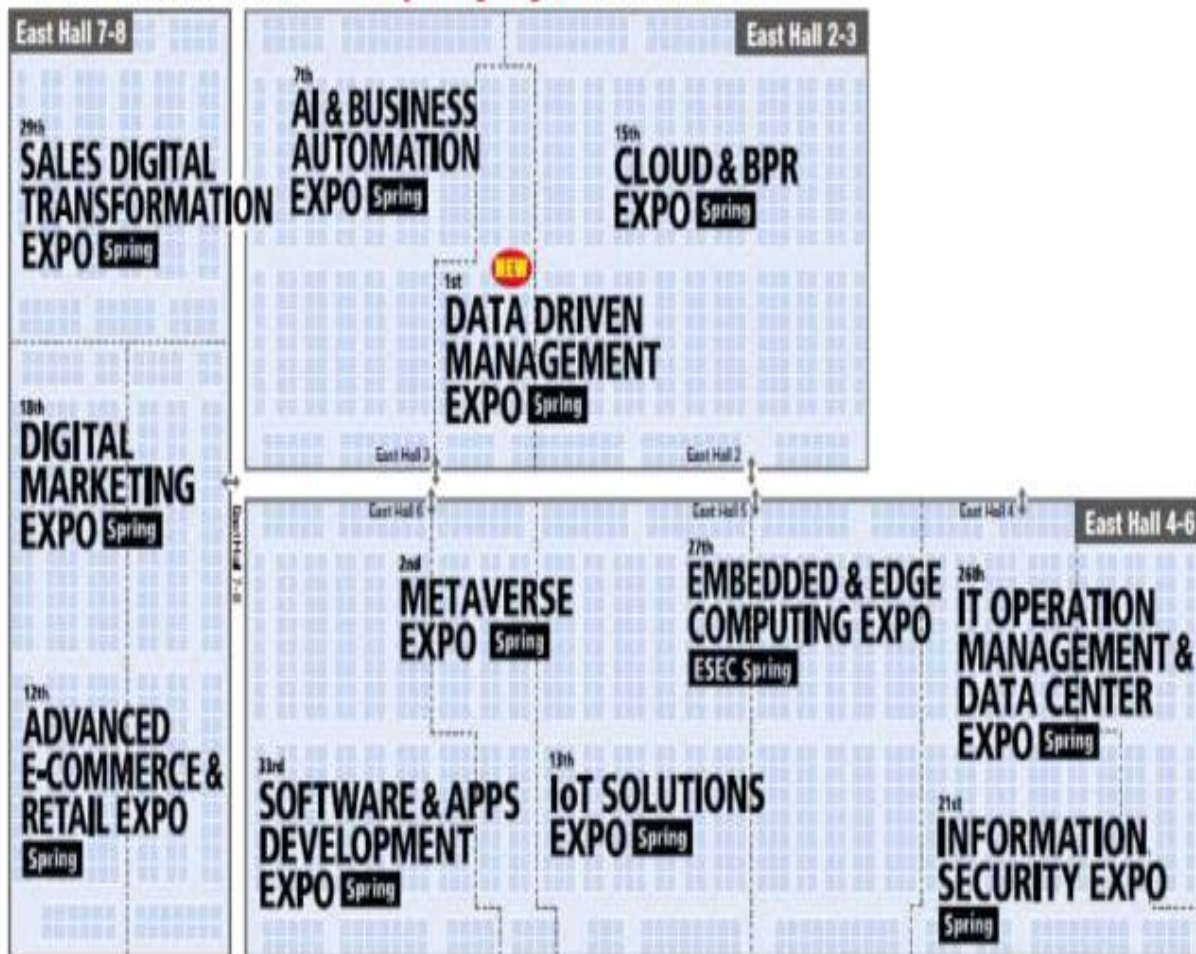
일자	시간	주요 일정	비고
4.24(수)	09:00~14:00	o 이동 (인천→일본)	KE2101
	14:00~15:00	o Japan IT week 부스 및 기업지원 - 엘빅스- 라이오닉스 총판 계약 - 플리토 MoU 체결	
	15:00~16:00	o 라이오닉스 업무협약	
	16:00~17:00	o 부스 및 기업지원 - KISIA 회장님 등 참관단 전시 안내	
	17:00~18:00	o RX Japan 업무협약	
	18:00~21:00	o 참여기업 네트워킹 운영	
4.25(목)	9:00~13:00	o 부스 및 기업지원	
	13:00~17:00	o PWC 및 기술벤처재단 동경사무소 업무협약	
	17:00~18:00	o 부스 및 기업지원	
	18:00~20:00	o 기업 실적 정리	
4.26(금)	9:00~12:00	o 부스 및 기업지원	
	12:00~14:00	o 유관기관 업무협약	
	14:00~16:30	o 부스 및 기업지원	
	16:00~17:00	o 부스 철수 및 현장 관리	
	19:45~22:05	o 이동 (일본→인천)	KE2104

3 주요 활동 내용

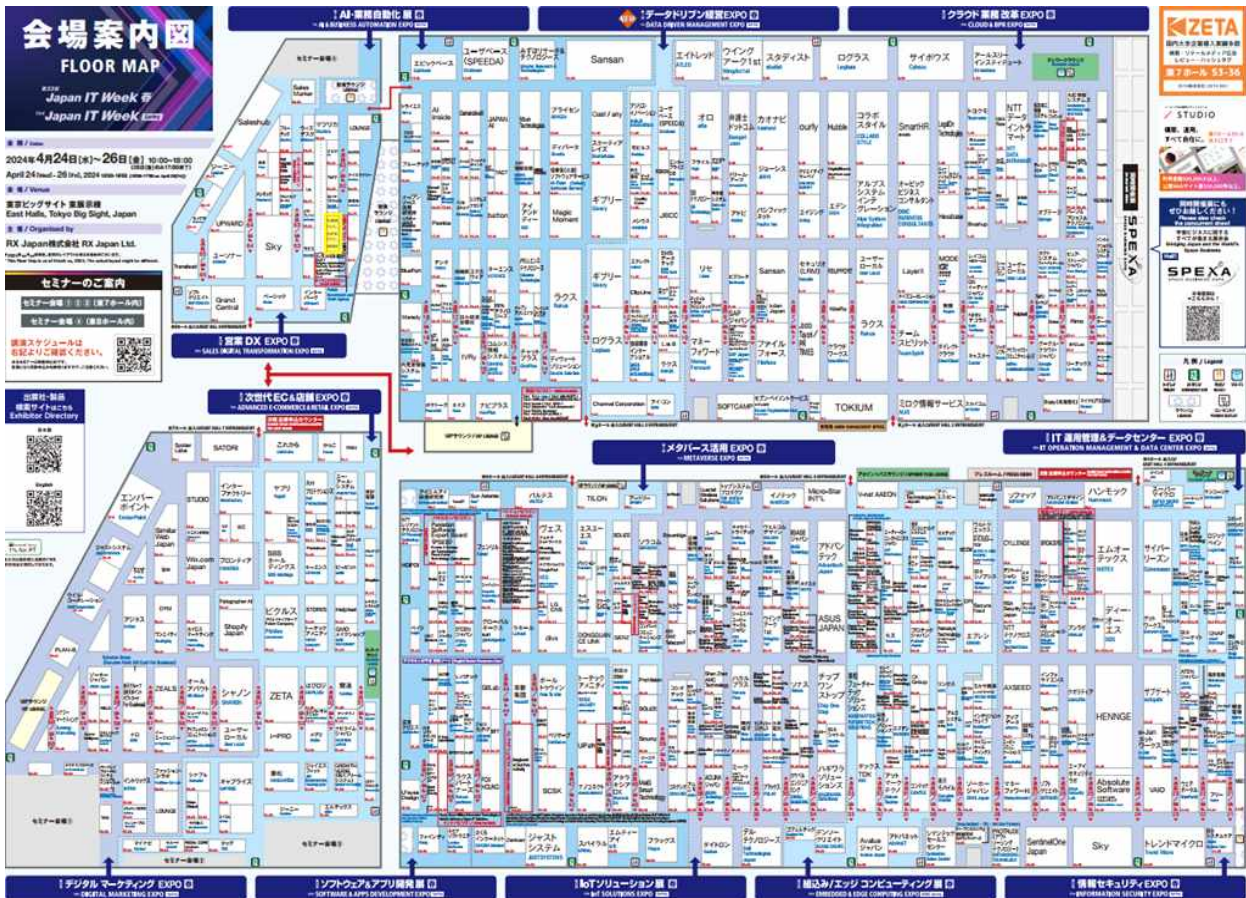
□ 부스 개요

- (목적) 국내 유망 ICT·SW기업 전시관을 운영하여 일본 시장 비즈니스 창출 기회 제공
- (일시/장소) : '23.4.24.(수) ~ 4.26.(금), 도쿄 Big sight (동 2-8홀)
- 지원기업 : 플리토, 기원테크, 엘빅스
- Japan IT week 전시장 구성
 - 전시장 전체 Floor plan

<Floor Plan (preliminary)> Tokyo Big Sight East Hall 2-8



- 전시장 세부 Floor plan



○ 공동관 시안

- 타워 그래픽 및 조명 기둥을 추가하여 일반 조립부스가 보다 높이를 높이고 참가기업을 부각시키는 스타일로 조성 차별화 예정
- 조감도 : 3m x 2.7m 면적 부스 3개



- 그래픽 시안

- 타워 그래픽 : 8,940mm x 890mm(h)



- 라이팅 간판 그래픽 : 1,460mm x 260mm(h)



- 인포 그래픽 : 970mm x 800mm(h)



- 기업별 전시 부스 구축



□ 전시부스 운영 및 현장사진



□ 주요성과

○ 계약 총 3건, 15만불, MoU 2건 (기원테크, 플리토), 상담액 363만달러

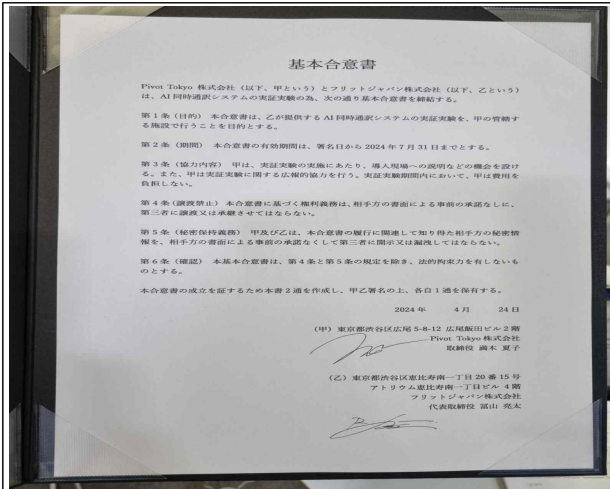
< 주요사진 >



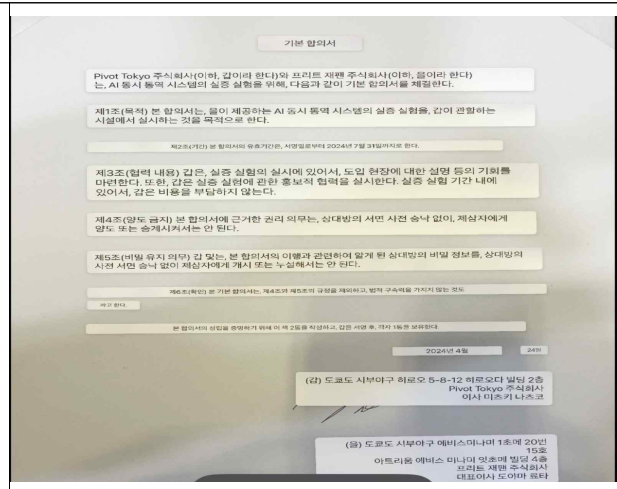
엘빅스 계약 체결



기원테크 MoU 체결



플리토 MoU 체결



플리토 MoU 체결(번역본)

□ 참여기업 네트워킹

- 일시 : '24.4.24.(수) 18:00~20:00 (120분)
- 장소 : 호텔 트러스티 도쿄 베이사이드
- 목적 : 전시 참가기업 네트워킹 및 글로벌 진출 관련 현장 의견 청취
- 참석자 : 정보통신산업진흥원 백지연 책임, 전시부스 참여기업(3개社, 약 9명)
- 현장 사진



□ 유관기관 등 업무협의

○ 일시 : '24.4.24.(수)~4.26.(금)

○ 기관명 : PWC Japan, 라이오닉스, 기술벤처재단 동경사무소 등

○ 주요내용

- 하반기 협업방안 논의
- 지원기업 후속 연계 방안 논의
- 일본 진출 관련, 애로사항 해소를 위한 방안 논의

